

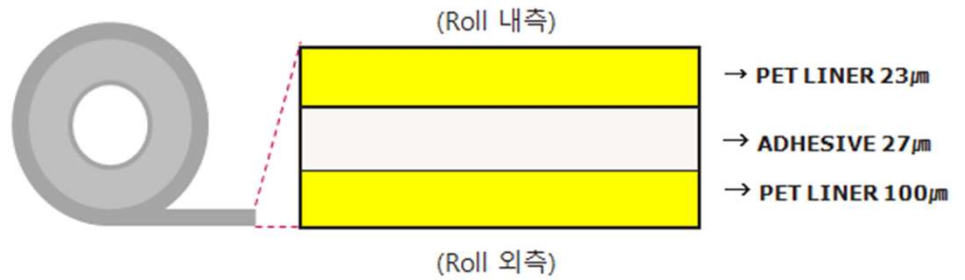
## Heat Seal Film

YC-HMF#27-1

### Product Description

- 폴리우레탄 heat seal film으로 아래의 특징을 지닌다.
- CMP Pad의 Top Pad 와 Bottom Pad 합지용
- 접착력 및 작업성이 우수.
- Heat Seal Temp. : 100~200℃

### Product Structure



### Product construction

| Properties      | Unit    | Value            | Test Method     |
|-----------------|---------|------------------|-----------------|
| Total Thickness | µm      | 27±5             | Thickness Gauge |
| Peel Strength   | gf/25mm | 3,000 ↑          | SKC Method      |
| Resistivity     | Ω       | 10 <sup>14</sup> | Tester          |
| Heat Resistance |         | Good             | Oven Test       |
| Shelf life      |         | 1year            |                 |

\* 이 기술자료에 언급된 모든 데이터 및 추천사항은 신뢰 할 수 있는 TEST 를 근거로 한 것이나, 제품의 성능은 여러 가지 요인에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있기 때문에 제품 성능 기준의 목적으로 사용하기 보다는 참고용으로 사용할 것을 추천 함